

无风扇冰翅结构嵌入式系统



产品基于Intel QM77/HM77芯片组，支持第二/三代i7/i5/i3处理器的嵌入式系统。采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳，表面喷砂氧化处理，2条SO-DIMM插槽支持DDR3最大支持8GB，支持VGA/DVI-D，支持独立双显，2个千兆以太网、4个USB2.0接口，2个COM接口，双声道高清音频，板载SIM卡座，支持3G/4G模块。

产品具有高性能、接口丰富及工业级高可靠性，可广泛为数字标牌、POS机、自助终端和工业自动化应用等提供硬件方案。

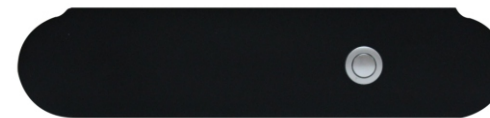
BIS-6922

基于Intel QM77/HM77 芯片组
冰翅结构嵌入式系统

基于Intel QM77/HM77 芯片组冰翅结构嵌入式系统

- 基于Intel QM77/HM77芯片组，支持第二/三代i7/i5/i3处理器
- 2条SO-DIMM插槽，DDR3 1066/1333/1600MHz，单槽最大支持8GB支持双通道
- SATA1/2支持SATA3.0，SATA3/4支持SATA2.0
- 支持VGA+ DVI-D显示接口，支持双独立双显
- 2个串口，4个USB 2.0，双声道高清音频，2个千兆以太网
- 板载SIM卡插座，支持3G/4G模块

BIS-6922正面



BIS-6922接口



型号	BIS-6922
颜色	黑色
尺寸	245mm× 194mm× 54.5mm(W×D×H)
结构	冰翅型材外壳,全铝合结构
材质	全铝合金
主板	MITX-6922
处理器	Intel Socket G2 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3
芯片组	Intel QM77/HM77
内存	1条SO-DIMM支持 DDR3 1066MHz, 最大支持4GB
CF	N/A
SSD	mSATA SSD支持(与3G可选)
硬盘	1x 2.5"硬盘位
网络	Intel 82579LM/82583V, 10/100/1000Mbps, 2x LAN
USB	4x USB2.0
串口	2x COM
显示	1x VGA, 1x DVI-D
散热系统	无风扇,采用“冰翅”散热系统传导散热
音频	Realtek ALC662,HD AUDIO, speaker, MIC-IN
扩展接口	2x Mini PCIe,其中一个可支持3G/Wifi模块, 另一个支持Wifi/SSD(可选)
指示灯	开关指示灯
系统控制	电源开关
PS/2	1x KB/MS
无线	WIFI/3G/4G(可选)
GPIO	8x GPIO
供电方式	DC +12V 电源适配器
安装方式	桌面型或壁挂安装方式
工作温度	0°C ~ 55°C
存储温度	-40°C ~ 80°C
相对湿度	5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
EMC	CE/FCC Class B

